

NOMS DES ELEMENTS, ALIMENTATIONS ET PARAMETRES DE LEAR

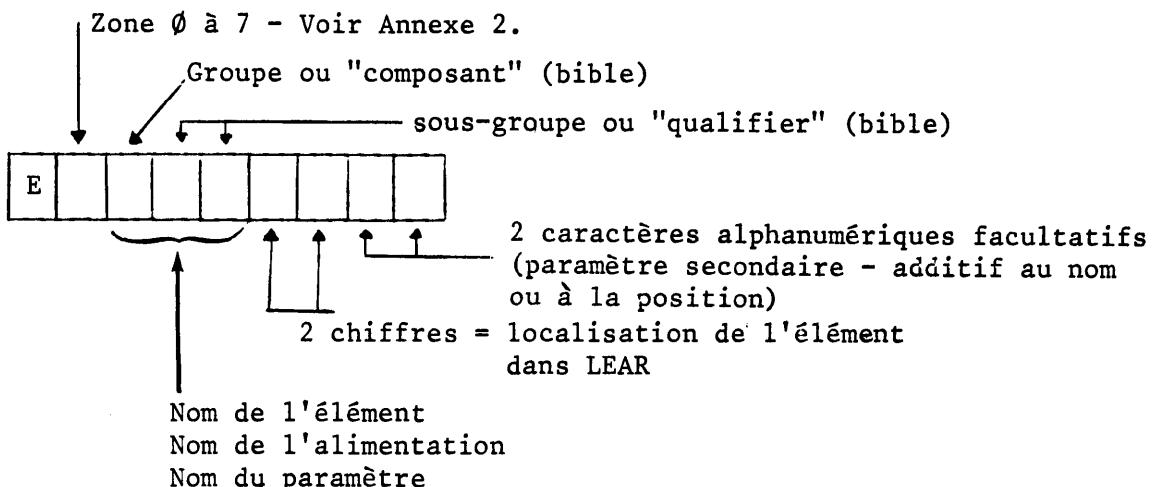
P. Lefèvre

1. Principe

- . Application de la nomenclature de la bible (O. Barbalat, M. Bouthéon, C.E. Rufer, PS/DL/Note 77-3 Rev.4) moyennant quelques additions mineures.
- . Dénomination compatible avec le système Linac, moyennant une modification de la liste "Groupes".
- . Mêmes noms utilisés pour les éléments, les alimentations, les GFAs et les paramètres correspondants.

2. Structure du nom

(9 caractères alphanumériques)



3. Groupes dans LEAR ("composant")

Limité pour que le groupe ait un sens :

- B Bending (champ magnétique principal)
- Q Quadrupôles (focalisation)
- X Sextupôles (chromaticité - résonances)
- D Dipôles (corrections orbites et bumps)
- S Septa
- K Kickers
- C Cavités RF
- U Pick-ups
- M Moniteurs - Mesures
- T Train et Timing *
- V Vide (composants)
- J Jet target *
- E Electron cooling system *

* trois additions à la bible

4. Sous-groupes (ou "qualifier")

Nous n'employons aucune lettre redondante à l'exception de N et parfois H. Exemple : Bending BHN
Kicker et septa SMH, SEH, KFH

Ceci est permis par la bible.

Additions par rapport au document de référence :

- C Cooling stochastique
- E Cooling électronique
- L Large, mais aussi Low Beta
- W non seulement Poleface Winding mais aussi Backleg Winding

Liste des noms utilisés

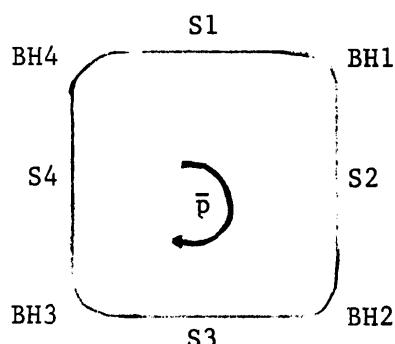
- Bending BHN
- Quadrupôles QNN, QFN, QDN, QFL, QDL
- Sextupôles XNN, XNL, XFN, XDN, XFL, XDL
- Dipôles DHV, DHN, DVN, DEH, DEV, DWH, DFH

Septa	SMH, SEH
Kickers	KFH, KCH, KCV, KCM
RF	CRF
Electron Cooling	EC-
Jet target	JTB, JTS
PU	UEH, UEV, UCH, UCV, UCM, UES, URS
Mesures	MTR, MTV, MGH, MGV, MSH, MSV, MPH, MPV, MST

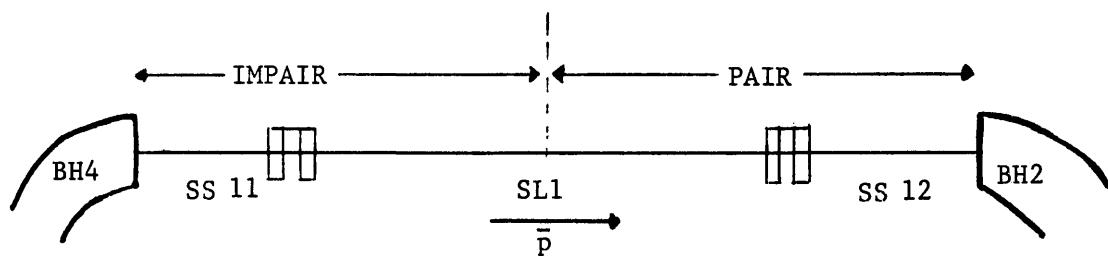
Remarque

La redondance qui figure dans la dernière des 3 lettres, lorsque celle-ci est N, pourrait ne pas y apparaître.

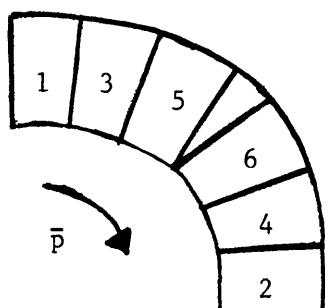
5. Convention de numérotation des éléments dans LEAR



Exemple : S1 et BH1



Numérotation des blocs des aimants



Blocs 11, 13, 15, 16, 14, 12

Distribution

LEAR Design Committee

/ed

Annexes

Annexe 1 : Eléments dans LEAR

Annexe 2 : Zones des faisceaux LEAR

Annexe 3 : liste des membres du LEAR Design Committee - à compléter si nécessaire.

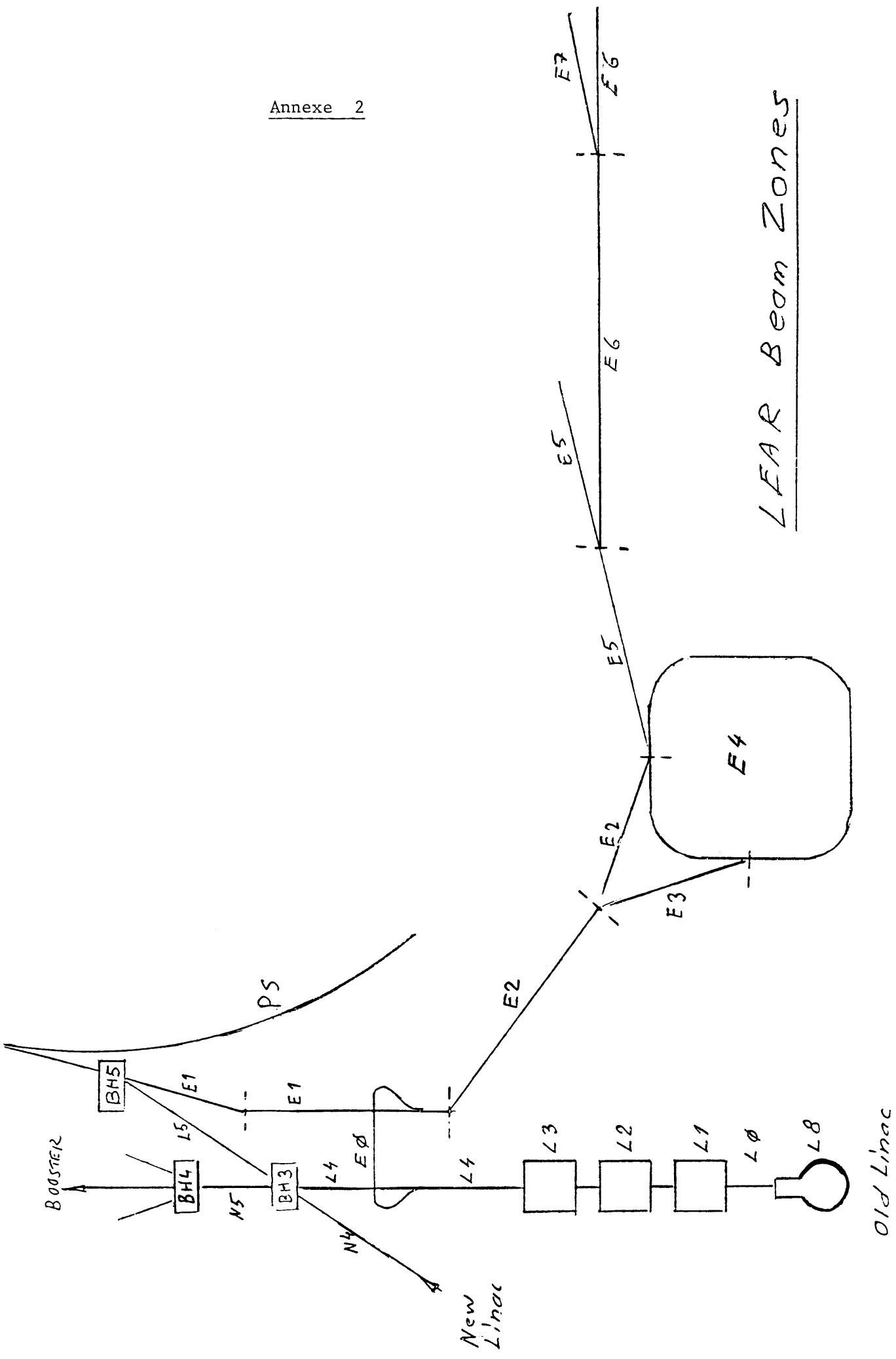
A N N E X E 1

Eléments		Alimentation Câble Nom Contrôle	Type alim. (Nombre)	Type GFA (Nombre)	
Type	Installé				
Bending	BHN	BHN1, 2, 3, 4 BHN11, 13, 15, 12, 14, 16 BHN21 13, 15, 12, 14, 16 BHN31 13, 15, 12, 14, 16 BHN41 13, 15, 12, 14, 16	BHN	R5 (1)	16b (1)
Quadrupôles	QNN	QFN11,12,21,22,31,32,41,42 QDN11,12,21,22,31,32,41,42	QFN QDN	R21 (2)	16b (1) 16b (1)
Low Beta		*QFL 21,22,23,24 *QDL 21,22,23,24	*QFL 21,23 *QDL 21,23	R* (4)	*16b (2) *16b (2)
Sextupôles	XNN	{ XFN12,21,22,31,32,41,42 XDN12,21,22 41,42	idem	L 10 A/150 V (12)	12b (12)
élargi	XNL	{ XFL11 31,32		L 10 A/150 V (6)	12b (6)
élargi + skew	XLS	{ XDS 31,32			
Dipôles	DHV	DHN11,12,22,41 DVN11,12,22,41	idem	250 A/50 V (8)	12b (4)
Electrongun	DEH	*DEH 31,32		*150 A/30 V (2)	*12b (4)
BLW	DWH	DEV 31,32 DWH11,12,21,22,31,32,41,42		* L 10A/150V(2) 100 A/25 V (8)	12b (8)
Fast	DFH	DFH 41,42	DFH	(1)	
RF	CRF	CRF 41,42,*43		(2) + (1)*	12b(2+1*) 16b(1+1*)
Septa	SMH SEH	SMH11,12 SEH11	SMH11,12 SEH11		(2) (1)
Kickers	KFH	KFH12, *42	KFH12,14,*42		(3)
Cooling	KCH KCV KCM	{ KCH 21,22,31,32 KCV 21,22,31,32 KCM(*12),21 (*42)	cf. schéma cooling		
Electron Cooling		ECN 3			
Jet Target: aimants		JTB1,2 JTS2			
Pick-ups					
S1-UEH-V		UEV11,12,21,22,31,32,41,42 UEH11,12,21,22,31,32,41,42			
BH UEH-V		UEV13,14,23,24,33,34,43,44 UEH13,13,23,24,33,34,43,44			
Cooling	UCH UCV UCM	UCH3,4 UCV12 UCM14,42			
Résonante	URS	URS?			
Moniteurs					
Transfo.		MTR (32?)			
Ecrans		MTV11,12,13,*42			
SEM Grids	MGH-V	MGH11,12,13,14,41 MGV11,12,13,14,41	* deuxième étape		
Scrapers	MSH-V (Cibles mesures)	MSH41 MSV41			
Profil	MPH-V	MPH 31? MPV 31?			
Cible stripping		MST			
Timing	T—				
Vide	V—	vannes secteur VVS*11,21,*22,*31,*32,42 groupes pompage VPC pompes ioniques VPI pompes sublimation VPS			

28 - Oct - 89

1st

LEAR Beam Zones



LEAR DESIGN COMMITTEE

Général	J. Jäger, P. Lefèvre, D. Möhl G. Plass
Ejection ultralente	R. Cappi, R. Giannini, W. Hardt
Refroidissement stochastique	G. Carron, L. Petty, L. Thorndhal, D. Möhl
Aimants et quadrupôles	
{ Eléments	M. Giesch, H. Stucki, P. Zettwoch
{ Alimentations	G. Héritier, H. Ullrich
Corrections	
{ Lentilles	M. Giesch, L. Pigni, P. Zettwoch
{ Alimentations	M. Bourgeois
Vide et études mécaniques	M. Brouet, L. Petty, N. Pearce, P. Riboni, C.E. Rufer, F. Contant
Etuvage	F. Malthouse
Transferts - Lignes de mesure et d'éjection	
{ Eléments	D. Dumollard, M. Giesch, D. Simon, P. Têtu
{ Alimentations	M. Bourgeois, R. Mosig, D. Simon, H. Ullrich
Kickers et fast bumpers	P. Bourquin, D. Fiander, D. Grier, K. Metzmacher
Septa magnétiques	R. Bertolotto, D. Bloess, B. Jenny
Septa - alimentation	G. Héritier
Septum électrostatique	C. Germain, M. Thivent
Radiofréquence	R. Garoby, P. Gourcy, W. Pirkl, A. Susini, G. Amato
Contrôles	
{ GFA	T. Pettersson, U. Tallgren, A van der Schueren
{ Mesures magnétiques et timing	P. Liénard, C. Dutriat J. Knott, C. Mazeline
Installations électriques et distribution de puissance	M. Georgijevic, J. Pasquali, R. Siegfried
Installation eau - blindage	L. Danloy, L. Hoffmann, J. Robert
Installations générales -	J.J. Aebi
Coordination - Implantation	M. Chanel

Instrumentation

Anneau : PU électrodes	N. Pearce, G. Nassibian, D.J. Williams
	R. Cappi, P. Têtu, C. Dutriat
	P. Têtu, M. Zanolli
	R. Galiana
	M. Zanolli, J. Robert
Cibles de mesures (scrapers)	M. Van Rooij, M. Zanolli
	Cibles d'épluchage (stripping)
Lignes de mesure et faisceaux	P. Têtu
Ejection 26 du PS	D. Bloess, M. Bouthéon, P. Bossard, M. Chanel P.H. Mann, P. Têtu, F. Völker, A. Burlet
Liaison PS - LEAR (décélération, timing, PLS)	J. Boillot, M. Bouthéon, R. Garoby, L. Henny, J.P. Riunaud
Coordination pour les options	
Refroidissement électronique	H. Haseroth, H. Poth, C. Hill
	U. Gastaldi, H. Haseroth, C. Hill
Cibles à jet gazeux	K. Kilian, W. Kubischta, D. Möhl, H. Poth
Sécurité radiation	J.Y. Freeman, J. Robert, A. Sullivan

* * * * *